(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公表特許公報(A)

FI.

審査請求 未請求

(11)特許出願公表番号。

特表平7-502376

第7部門第2区分

(43)公表日 平成7年(1995)3月9日

(51) Int.Cl.*

識別記号

庁内整理番号

HO1L 21/324

Z 8617-4M

予備審査請求 有

(21)出願番号 特願平5-507566 (86) (22)出願日 平成4年(1992)10月22日 (85)翻訳文提出日 平成6年(1994)4月22日 (86)国際出願番号 PCT/GB92/01940 (87)国際公開番号 WO93/08591 平成5年(1993)4月29日 (87)国際公開日 (31)優先権主張番号 9122676.1 (32)優先日 1991年10月25日 (33) 優先権主張国 イギリス (GB) (81)指定国 EP(AT, BE, CH, DE, DK. ES, FR. GB. GR. IE, IT, LU, M C, NL, SE), JP, KR

(71)出願人 エレクトロテック リミティド イギリス国、プリストル ピーエス12 3

エヌエイチ、ソーンパリー、リトルトン-アポンーセパーン (番地なし), ソーン

バリー ラポラトリーズ

(72)発明者 ジェフェリーズ, アンドリュー アイザッ

ク・

イギリス国、ブリストル、ソーンバリー、 ハケット レーン, ヒースピュー (番地

なし)

(72)発明者 グリーン, ゴードン ロバート

イギリス国, ブリストル, ソーンバリー,

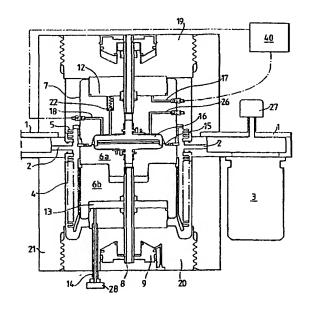
スワローズ パーク 25

(74)代理人 弁理士 石田 敬 (外3名)

(54) 【発明の名称】 処理システム

(57)【要約】

半導体ウェハのようなワークピースを高圧力にさらす ために、ワークピースは、上方及び下方アクチュエータ (12.13) で一緒に押しつけられる2つの外被部分 (6, 7)の間の内部空間(16)に封入される。外被部 分(6.7)は、真空ポンプシステムで真空にされる真 空室(1)に包囲される。ガスは、適切な圧力源からパ イプ (17) を通り内部空間 (10) へ供給され、従っ て、ワークピースを高圧力にさらす。加熱手段は、ワー クピースを高い温度にさらすために設けられる。



請求の範囲

1. 複数の外被部分(6.7)と、

接外被部分(6.7)を押圧して当接させるための第1手段(1 2.13)と、該外被部分(6.7)は該外被部分(6.7)が前 記第1手段(12.13)によって押圧して当接される時にワーク ピースのための針入空間(16)を形成するような形状をしており

粒記ワークピースを高圧力にさらすことによって粒記ワークピースを処理するために前記内部空間(16)に加圧ガスを供給する第2手段(18.40)とを有するワークピース用処理システム。

- 2. 複数の前配外被部分(6,7)によって部分的に形成された圧力容器(4,5,6,7)と、該圧力容器(6,7)の排気を行う手段(3)とを有する請求項1に記載の処理システム。
- 3. 前記内部空間(16)を加熱する手段(41、42)を有し、それによって前記ワークピースを加熱する請求項1に記載の処理システム。
- 4. 共通の始線に沿って反対方向に動くことができる2つの外 鉄部分(6.7)を育する構攻項1に記載の処理システム。
- 5. 村記外被部分の各々が前記軸線に対して傾いたシール面を 有し、該シール面は前記外被部分(6. 7)が押圧して当接する時 にシール状態で押圧して当接する規収項4に記載の処理システム。
- 6. 前記外被部分の1つが、変形して、それによって前足取付け面をシール状態で押圧して当接させるような形状(31、32、33)になっている請求項5に記載の処理システム。
 - 7. 前記内部空間の高圧力を制御するために、前記内部空間か

明福書

処理システム

(技術分野)

本発明は、ワークピースを処理するための処理システムに関する ものである。特に、排他的ではないが、半導体ウェハのワークピー スを処理する処理システムに関するものである。

(従来技術)

半導体ウェハ及び他の同様のワークピースの処理においては、しばしば、ウェハ上の下方の層の小さな穴(パイアホール)を埋める層を形成する必要がある。理解されるべきは、これらの穴を埋めることは、高圧力及びことによると高い温度にウェハをさらすことによって違成され、上方層を変形させて穴を埋めるようにする。

(本発明の要旨)

我々の英国特許第9111440.5号において、我々は高圧力 及び湿度を使用するこの方法によって穴を望める方法を開示してい る。本発明は、特に英国特許第9111440.5号で開示される 穴を望めるための構成で適用できるが他の構成でも適用される。

従って、本発明は、半導体ウェハのようなワークピースが創御された状態で高圧力にさらされるような設備を提供しようとする。

低して、本発明は、一対の外接部分が一緒に押しつけられることができ、その対向する面は、2つの外接部分が一緒に押しつけられる時に、針入空間を形成するような形状をしている。それから、この針入空間は処理されるべきワークビースを収容する。

従って、外技部分の少なくとも I つに、 I つ以上のダクトを備えることが登通必要であり、そのダクトは、内部空間の豊を形成する

ら、弁を付けられた出口(2 2)を有する請求項 1 に記載の処理シスニム

. 8. 第1外被部分に前記ワークピースを取付け、

前記第1外被部分及び第2外被部分を押圧して当後させ、該外被部分(6.7)は該外被部分(6.7)が押圧して当後される時に前起ワークピースのための封入空間(16)を形成するような形状をしており、

前記ワークピースを高圧力にさらすことによって前記ワークピースを処理するために加圧ガスを前記内部空間(↓ 6)に供給するワークピース処理方法。

対応した外肢部分の面に延び、圧力ガスを内部空間に供給して、圧力を上昇させる。その内部空間の内部分は高圧力にさらされるので、外披部分を一緒に保持する力がその圧力に十分に抵抗するようにすることが必要となる。

好ましくは、内部空間が、2つの外被部分が、油圧、空気圧又は 同様の手段によって一緒に押しつけられ、2つの外被部分の境界で 内部空間が形成されるようにする。しかしながら、もっと多くの外 被部分を使用するもっと複雑な構成もまた可能である。

留意すべきは、キャスティングを高圧力にさらして処理するため 及び粉末を凝糖(焼結)するために、高圧変を設けることが知られ ている。しかしながら、下方層の穴を埋めるために層の変形を起こ すために、半導体ウェハを高圧力にさらすことは(我々の英国特許 代9111440、5号を除いて)前には提案されていなかった。

ワークピースの加熱を生じさせるために、通切な加熱手段が針入 空間内に、又は隣接して设けられる。例えば、半導体ウェハを処理 するならば、400°C以上のオーダーの温度及び3000psi 以上の圧力が通切であると分かっている。

本発明を利用した半導体ウェハの処理においては、アルミニウム及びその合金が、恐らく1つ以上の態を形成する。この場合、このような1つの態、又は複数の層は、普通スパッタリング又はエバポレーションによって形成される。それらの唇が空気に触れないようにしてあれば、その後で、穴を埋めるために高圧をかけることが最も有効である。層が空気に触れていると、唐の表面を酸化し、穴が埋められる前に穴にゆっくりと浸透する。従って、酸化は、高圧が供給される時、材料が穴に変形するのを困難にする。これは酸化表面は妊性が少ないからである。

従って、ダクト(又は恐らく幾つかのゲクト)が封入空間に対して延びるように設けられ、そのダクトは、封入空間内の適切な低圧 (以下では真空)を達成するために、適切なガスの舒出手段と接続される又は接続可能であるのが好ましい。それに代わって、又は更に付加的に、封入空間に供給されたガスは、酸化の問題が避けられるように、不活性ガスである。

穴を埋めるために変形する層の形成においては、層は普通、高圧にさらされる前に、穴を全体的に関わなければならない。これは、低圧又は好ましくは真空のガスが(シールされた)穴内に捕らえられ、圧力が及んだ時、覆っている層の変形が比較的容易になるからである。もう】つの理由は、真空が、大気圧におけるガスより小さい対加圧抵抗を提供するので、真空が針入空間内に形成されることを許容する構成が好ましいからである。

上記したように、外被部分を一緒に押しつけるための手段が、封 入空間内に生じた高圧に十分に対抗する力を及ぼすことが重要であ ス

安全性の理由で、弁の付いた出口が内部空間から役けられ、その 弁は、対入空間の圧力と、外被部分を一緒に保持する力との間の逸 によって制御される。例えば、少なくとも1つの外被部分が空気圧 によって動かされるならば、空気圧にさらされる変と針入空間との 間の1つのワンウェイスプリングリターン弁は、封入空間内の圧力 がそのワンウェイスプリングリターン弁のスプリングの力より大き いところまでで、空気圧によって及ばされた圧力を確実に越えない ようにする。

本発明は、本発明の方法と装置の特徴に関するものである。

本発明に従った装置の好ましい形態においては、ヨーク構造内に 支持された2つの外按部分が存在する。手段が、封入空間を真空に するためになけられる。

ワークピースが真空下で装置に移送される時、装置の 2 つの外数部分は、ワークピースの周りの圧力抑制容器を形成するように一緒に動かされる。この容器は、略円間形形状の窓(対入空間)に輝い平坦なワークピースを含むような形状をしており、そして、シリングの高さはその直径よりかなり小さい。不活性ガス、典型的にはアルゴンは、油圧ポンプによって高圧(典型的には 2 0 0 から 2 0 0 パールの範囲)で宝へ送り込まれる。高圧ガスは窓の外被部分を一緒に押しつけるのに使用され、互いにシールされた状態にする。窓は 1 つ以上の加熱要素と温度測定手段を含み、ワークピースを取り囲むガスの温度が制御される。

要求される正確な温度及び圧力は層材料しだいであり、材料を穴に押し込めるのに必要、且つ穴を完全に埋めるために材料にとって必要な時間を維持するレベルに制御される。

高圧で十分な時間がたった後、ガスは圧力室から解放され、大気圧に近い値に戻る。それはそれから真空ポンプを使用して真空にされ、圧力室の2つの外被部分は離され、ワークピースが取り出される。一方、全部分は大気圧で離され、ワークピースが取り出される。ワークピースは、取り出し又は更なる処理のための装置が取り付けられた処理装置によって移送される。他の層が置かれるべきところでは、真空移送が、暴表面の汚染を避けるので好ましい。

装置は、発生した非常に高い初期圧力による力を含むことができなければならない。本発明は好ましくは、 輝い平坦なワークピース を処理するために設計され、装置は好ましくは、初期圧力によって 生じた力の殆どがワークピースの平面に整直であるようになっている。

本発明の封入空間の容積は好ましくは、窯を真空と高圧の間でサ

イクルするのにかかる時間が最小限になるように最小限にされる。 真空から高圧、そして真空に戻る典型的なサイクル時間の範囲は、 数分から一分より短い。

ワークピースが半導体ウェハであるところでは、ワークピースに在る粒子又は他の汚染物が殆どないことが重要である。本発明の装置は、好ましくは、粒子を発生しうるウェハの近く又は上方に最小動作部分のある清潔な初期表面を有するように設計されるべきである。装置を加圧するのに使用されるガスは濾過され、できるだけ多くの粒子が取り除かれる。ガスは、ウェハの汚染を引き起こすことなく又はウェハに付着した層と反応することのないような、高純度の不活性ガスであることが望ましい。

[図面の簡単な説明]

、本発明の実施例は、系付の図面を参照して、例を用いて、詳細に 記述される。

図 i は、本発明の第 i 実施例に従ったワークピースを処理する装置を示している。

図2は図1の装置の詳細を示している。

図3は本発明の第2実施例に従ったワークピースを処理する装置 を示している。 .

〔実庭例の説明〕

図1を参照してみると、略級状の真空室1は、真空で輝い平坦なワークピースを通路2を通って移送するためのシステムを含み且つワークピースに適を付着するための手段を含む装置(図示せず)に取り付けられている。真空ポンプシステム3(略図的に示す)は真空室1に取り付けられている。その真空室1は、圧力容器を形成する下方外被部分6及び上方外被部分7のそれぞれを取り囲み、且つ下方ペローズ4及び上方ペローズ5を介して下方外被部分6及び上

方外故部分7のそれぞれに連結される。

下方外舷部分自体は、後でより詳細に記述されるように、2つの部分6a、6bに分割されている。

ベローズ4、5は、圧力容器の2つの外核部分6、7が真空室1 に関して垂直に動けるようにする。圧力容器の下方外核部分6は、 接続チューブ8を介して空気圧で作動するシリンダ9に取り付けられており、そのシリングは、下方外被部分6を下降させて、ワーク ピース(図2の参照番号10)を容器の下方外被部分6に配置する ために使用される。ワークピースは下方外被部分6に取り付けられ た支持部(図2の参照番号11)に配置される。

圧力容器の上方及び下方外被部分 7、 6 は、それぞれ頂部及び圧部において、上方シリンダアクチュエータ 1 2 及び下方シリンダアクチュエータ 1 2 及び下方シリンダアクチュエータ 1 3 へ供給される。ワークビースが配置された後、圧油は、袋屋に取り付けられた油圧システムからパイプ 1 4 を通り下方シリンダアクチュエータ 1 3 へ供給される。その圧力は、上方及び下方外被部分 7、 6 が一緒に押しつけられ、略円間形の封入空間 1 6 の周りの線 1 5 に沿ってシールが形成されるのに十分な圧力になっている。智恵すべきは、線 1 5 で適合する上方及び下方外被部分 6、 7 の表面は適合する円離台の形状をしている、つまり本実施例において、上方及び下方外被部分が動く 6 は線に対して線 1 5 が傾いている。後で記述するように、線 1 5 は動きの始線に対して略垂直である。

それからガスが、更なる圧力硬もの(略図的に示されている)からパイプ 1 7 を逃って上方アクチュエータ 1 2 に、そして他のパイプ 1 8 を逃って封入空間 1 6 へ供給される。ガス圧は、下方アクチュエータ 1 3 へ供給する圧油パイプ 1 4 の遮断弁 2 8 を作動する。 従ってこの下方アクチュエータ 1 3 は、圧油が殆ど圧縮されないの で、所定位置に関定される。上方アクチュエータの水平領域は、封 入空間 1 6 の水平領域よりも広いので、2 つの外統部分の間の表面 1 5 におけるシールを維持する正味の開鍵力が生じる。

上方アクチュエータ 1 2 は上方建 節 部 付 1 9 で 支持され、下方アクチュエータ 1 3 は下方端 郎 郎 材 2 0 で 支持される。この端 郎 部 材 はヨーク 2 1 にわじ込まれる。アクチュエータ 1 2 及び 1 3 の 高圧による力は 殆ど 垂直であり、 講 邸 部 材 1 9 及び 2 0 を 介して ヨーク 2 1 で 支持される。システムが 1 0 0 0 パールまで 加圧されると、ヨークによって 支持される力は、 封入空間が 直径 2 0 0 m m の ワーク ピースを 十分に 収容する 大きさである 時、 おおよそ 5 0 M N である。

安全パルプ22は、アクチュエータ13の圧油調れが生じても表面15のシールが突然開いてしまわないように、封入空間16から上方への力がアクチュエータ12の下方への力を越えないように退合される。

何故ならば、安全パルプ22のスプリング力は、針入空間16とアクチュエータ12との間の圧力差が、d,がアクチュエータ12の直径、d,が封入空間16の正力をすると、

(d.1-d.1) XP

d . *

より小さい値に制限されるように遺ばれるからである。

従って、仮にアクチュエーター 3 から圧油離れが生じたとしても、外被部分 6 及び 7 はアクチュエーター 2 のもっと大きい力で一緒に下降し、表面 1 5 におけるシールは維持される。

ヒータ、上方熱電対及び下方熱電対(略図的に参照番号41、4 2で示す)が、圧力容器1の上方及び下方外被部分7、6に適合さ

外側に動かし、従ってシール面15において上方外被部分7にしっかりと押しつける。従って、シールの強さは、封入空間16の上昇した圧力に比例して高くなる。正確な変形を起こすために、部分6aは部分6b及び外被部分7の両方よりも薄なっているので、圧力下でより変形する。

従って、後辺のこの構造は封入空間 1 6 の良好なシールを確実な ものとする。

図3は、本発明の第2実施例を示している。この実施例と図1及び図2の実施例との違いは、ヨークの構造に関してのみであり、この装置の他の部分は、第1実施例のものと実質的に同一である。一致する部分は同一の参照番号で示され、パイプのような扱つかの構造的特徴は、説明を理解しやすいように省略されている。

図3の実施例においては、ヨーク40は、装置の残りの部分を囲むリングの形状をしており、従って側部部材及び端部部材に分離していない。このタイプのヨークは、作成が容易であり、第1 実施例のヨークより軽いが、アクセス及びメンテナンスのためには、装置の残りの部分からヨーク40を横へ協動させなければならないという不利な点を育する。更に、装置全体の大きさは大きい。

上記の実施例に対する多くの変更例が本発明の範囲内で可能である。例えば、上方及び下方外被部分が、円離台によって形成された傾いた面よりむしろ、移動方向に対して垂直な面で適合するようなものが可能である。このような垂直面は、円錐台を使用するのと同様な良好なシールは提供しないが、このようなシールでも多くの目的にとって十分であり、円錐台を避けることによって、不整列及び高さの不整合をより許容し、従って、実用的な利点を提供する。

前途したように、油圧圧油は、例えば、油圧圧力システムから下 方アクチュエータ13に供給される。本発明の発展において、更に れ、対人空間16の加圧ガスの制御された加熱を提供し、従って、 封入空間16のガスの対流によってワークピースの潜舵を制御する

次に押し込まれた旧材料のために十分な温度及び圧力でワークピースが十分な時間総持された後、対入空間16及びアクチュエータ12の圧力ガスは、パイプ18及び17を通り解放される。対入空間16は、パイプ26を通り略真空にされる。このパイプは自動遮断弁(図示せず)を提由して真空ポンプシステム3に連結され、圧力のある時にガスが逃げるのを防ぐ。それから遮断弁28が開いてアクチュエータ13の油圧圧油が出て、そして空気圧アクチュエータ9は、線15におけるシールを解放しながら圧力容器の下方外被部分6を下降するために使用される。

封入空間16は、真空室1に対して開かれ、更に、真空ポンプシステム3によって真空にされる。真空室1の圧力は、真空圧力センサ27で監視される。真空圧力が十分に低くなると、ワークピース10は、装置2から移送機構によって取り出される。

対入空間16の周りの表面15におけるシールは、図2を参照してここでより詳細に記述する。図2から分かるように、下方外較配分6の2つの部分6a、6bは、隣接面31、32が一緒に傾くような形状をしている。図2におけるこの傾きは理解しやすくするために大げさに示され、2つの面31、32が練33において適合している。封入空間16が高圧にさらされると、上方外被部分6の部分6aは値かに矢印34の方に変形し、部分6りに関しては、面31が線33の周りで枢動するので、循かに外側下方に動く。

この変形は、部分もaの上方面のリップ35を矢印36の方向へ

ガス圧を上昇して望まれる高圧を達成するためには例えば別の面積 のピストンのある更なる油圧システムを使用する必要が普通あるけ れども、その油圧圧力システムは、内部空間 1.6 に供給されるべき ガスの初類圧棒を提供するために使用される。

更に、ガス損失を最小際にするために、真空システム 3 によって パイプ 2 6 を通って内部空間から抜かれたガスは、更なる圧力感に リサイクルされる。

図1において、上方及び下方端部部材19、20はヨーク21に ねじ込まれることが注目される。一方で、突起のある適合部材が使 用される。

特表平7-502376 (5)

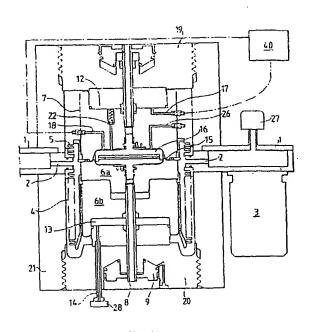
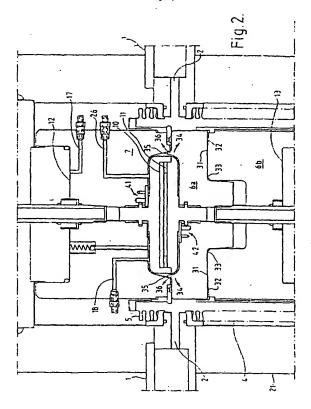


Fig.1.



補正者の翻訳文提出書 (特許法第184条の8)

· 平成 6 年 4 月 22 日

特許庁長官 麻 生 渡 殿

! 特許出願の表示

PCT/GB92/01940

2 発明の名称

処理システム

3 特許出願人

住 所 イギリス国。ブリストル ビーエス12 3エヌエイチ。 ソーンバリー、リトルトン-アポン~セデン

(番地なし), ソーンバリー ラボラトリーズ

- 名 称 エレクトロテック リミティド

住 所 〒105 東京都港区虎ノ門一丁目8番10号 静光虎ノ門ビル 青和特許法律事務所

電話 (3504)0721

氏 名 弁理士 (7751) 石 田

1993年9月3日

5 補正書の提出年月日

6 添付書類の目録 植正春の翻訳文

1 2

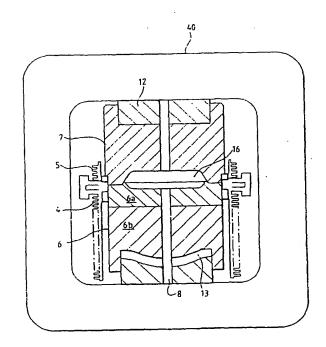


Fig. 3.

特表平7-502376 (6)

領求の顧明

1. 複数の外被部分(6,7)を有する圧力容器(4.5,6 ,7)と、

抜外舷部分(6. 7)を押圧して当使させるための第1手段(1 2. 13)と、抜外被部分(6. 7)は数外被部分(6. 7)が射 記第1手段(12. 13)によって押圧して当接される時にワーク ピースのための封入空間(16)を形成するような形状をしており

前記ワークピースを高圧力にさらすことによって前記ワークピースを処理するために前記内部空間(16)に大気圧以上の加圧ガスを供給する第2手段(18、40)とを有するワークピース用処理システムにおいて、

前記圧力容器(6, 7)の俳気を行う手段(3)を含むことを特徴とする処理システム。

- 2. 前記内部空間(16)を加熱する手段(41。42)を有し、それによって前記ワークピースを加熱する請求項目に記載の処理システム。
- 3. 共通の協線に沿って反射方向に動くことができる2つの前記 外被部分(6. 7)を有する請求項1に記載の処理システム。
- 4. 蔚紀外被部分の各々が、前紀独線に対して傾いたシール面を有し、説シール面は前紀外被部分(6.7)が押圧して当接する時にシール状態で押圧して当接する請求項4に記載の処理システム
- 5、 前紀外被邸分の1つが、変形して、それによって前記取付け面をシール状態で押圧して当接させるような形状(3 1. 3 2. 3 3)になっている請求項5に記載の処理システム。

ータ(1 2)に前記加圧ガスを供給するように配設されることを特徴とする処理システム。

- 9. 前記内部空間と前記アクチュエータ(12)との間に弁の付いた出口(22)を有する請求項8に記載の処理システム。
- 10. 前記弁の付いた出口が、複数の前記外接部分(6.7) の前記1つを通り延びる請求項9に記載の処理システム。
- 11. 複数の外被部分(6.7)を有する圧力容器(4.5.6.7)と、

該外数部分(6.7)を押圧して当接させるための第1手段(12.13)と、該外被部分(6.7)は該外被部分(6.7)が輸記項1手段(12.13)によって押圧して当接される時にワークビースのための封入空間(16)を形成するような形状をしており

前記ワークビースを再圧力にさらすことによって前記ワークビースを処理するために前記内部空間(16)に大気圧以上の加圧ガスを供給する第2手段(18.40)とを有するワークビース用処理システムにおいて、

前記ワークピースを前記圧力容器(4.5.6.7)に選すための通路(2)を形成する手段を含み、前記圧力容器が、前記外被部分(6.7)の各々を前記通路(2)を形成する前記手段に接続する可旋性器(4.5)を有することを特徴とする処理システム。

6. 前紀内部空間の高圧力を前御するために、前紀内部空間から、弁を付けられた出口(2.2)を有する譲収項』に記載の処理システム。

7. 真空状態を生成するために圧力容器から排気を行い、

前記ワークピースが前足真空にさらされるように前紀圧力容器の 第1外後部分に前にワークピースを取付け、

利尼圧力容易の前に第1外性部分及び第2外性部分を存任して当 接させ、媒外被部分(6.7)は旗外被部分(6.7)が押圧して 当接される時に耐記ワークピースのための封入空間(16)を形成 するような形状をしており、

前記ワークピースを高圧力にさらすことによって前記ワークピースを処理するために加圧ガスを前記内部空間(16)に供給するワークピース処理方法。

8. 複数の外数部分(6.7)を有する圧力容器(4.5.6 、7)と、

鉄外鉄部分(6.7)を押圧して当接させるための第1手段(12.13)と、该外族部分(6.7)は鉄外族部分(6.7)が耐 記第1手段(12.13)によって押圧して当接される時にワーク ピースのための封入空間(16)を形成するような形状をしており

前記ワークピースを高圧力にさらすことによって前記ワークピースを処理するために前記内部空間(16)に大気圧以上の加圧ガスを供給する第2手段(18.40)とを有するワークピース用処理システムにおいて、

前記第1手段(12.13)が複数の前記外被部分(6.7)の 1つを動かすためのアクチュエータ(12)を含み、前記第2手段が、前記アクチュエータ(12)の作動のために、前記アクチュエ

	国 祭 興	奎	#8	告 (1900) \$990(1900)	- A P	CT/GB	92/01940			
I. CLASSO	TICATION OF STRUCTS WATER OF SHOOM disselves.		40 00000	advant ally						
	to be the second of the second	e Cum		had IPC						
B. FWIIN	SLARISTED	_	_							
Minimum Decementation Septemb										
Character	ms fyria	Cle	-	Symbols						
Int.C1	. 5 HOIL									
	Description of Secretaria is to the Control of the		Minima	in the Fides Sw	nase ⁴					
	MENTS COMMUNICATIONS SECTIONS					1 000	or to Olda NAP			
Category *	Challes of Directors, H. with Induspless, Phory supr		* ***	autu leteritu.			101,000			
7	EP.A.D 425 796 (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION) 8 May 1991					1,1	,,8			
	see column 2, line 45 - column 3, line 37; figures 2,3									
۸	EP.A.O 381 253 (INTERUNIVERSITAIR MICROELERTRONICA CENTRUM VZW) 8 August 1990 see column 2, line 11 - column 2, line 27;						1,8			
	figure 1 see column 3, line 34 - colu	,een 3	. 111	ne 38						
*Special enigenees of and decreasing 1. ⁴⁸ *All decreasing defining any papers space of the our which is not *All decreasing defining any papers space of the our which is not *The complication of the problem on or other in our which is not *The complication of the problem on or other in our windows *The decreasing dependence on a primary rigard () or *The complication of the complication of the output of the complication of the output of t				Second level or president Second Corre mailton prop or other med of a parties	12-					
	ZYEA FION									
	ACRES Companies of the Processing Source		nu-	of Marting of the						
	IS JAHUARY 1993			2 1 JA	1993					
	EUBOPEAN PATENT OFFICE		Sugar	SOLDER G						

国際調査報告

GB 9201940 SA 65796

This times with the a wine healty increases relating to der purest decisioners used in the absorptions are no recognised as the Territoria College (DE de al. The absorption of the College (DE de al. The Col

Carrier sections	Policies	-	Power family segularity		
EP-A-0425796	08-05-91	JP-A-	3154364	02-07-91	
EP-A-0381253	08-08-90	HL-A-	8900003	01-08-90	
		CA-A- JP-A-	2006762	02-07-90 11-09-90	
	Official Journal of the Farm				